



# AiP2002

## 五路达林顿晶体管阵列

### 产品说明书

说明书发行履历:

版本	发行时间	新制/修订内容
2018-12-A1	2018-12	新制
2019-02-A2	2019-02	更换新模板
2019-09-A3	2019-09	修改逻辑图与应用图
2020-06-A4	2020-06	修改应用线路图
2022-01-A5	2022-01	修改订购信息
2023-02-B1	2023-02	更换模板



## 目 录

1、概 述.....	3
2、功能框图及引脚说明.....	4
2.1、功能框图.....	4
2.2、引脚排列图.....	4
2.3、引脚说明.....	4
3、电特性.....	5
3.1、极限参数.....	5
3.2、推荐使用条件.....	5
3.3、电气特性.....	6
3.3.1、直流参数.....	6
4、测试线路.....	7
5、典型应用线路.....	9
6、使用说明.....	9
7、封装尺寸与外形图.....	10
7.1、DIP14 外形图与封装尺寸.....	10
7.2、SOP14 外形图与封装尺寸.....	11
8、声明及注意事项.....	12
8.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量.....	12
8.2、注意.....	12



## 1、概述

AiP2002内部包含五个独立的达林顿管驱动电路,每路达林顿管输入均串联一个2.7K的基极电阻,输出内置续流二极管,单路达林顿管最大可输出500mA电流,多路并联可承受更大的电流。该电路主要应用于照明驱动、继电器驱动、步进电机驱动和逻辑缓冲器等。

其主要特点如下:

- 最大单路输出电流500mA
- 最大工作电压50V
- 输入兼容TTL/CMOS逻辑信号
- 封装形式: DIP14/SOP14

### 订购信息:

#### 管装:

产品料号	封装形式	打印标识	管装数	盒装管	盒装数	备注说明
AiP2002SA14.TB	SOP14	AiP2002	50 PCS/管	200 管/盒	10000 PCS/盒	塑封体尺寸: 8.7mm×3.9mm 引脚间距: 1.27mm
AiP2002DA14.TB	DIP14	AiP2002	25 PCS/管	40 管/盒	1000 PCS/盒	塑封体尺寸: 19.0mm×6.4mm 引脚间距: 2.54mm

#### 编带:

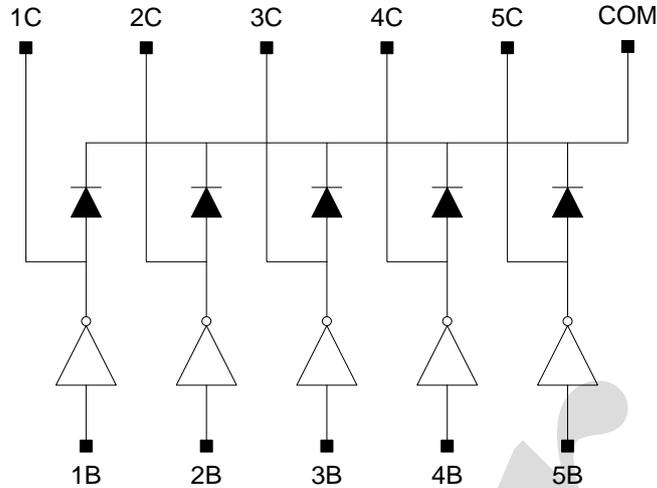
产品料号	封装形式	打印标识	编带盘装数	编带盒装数	备注说明
AiP2002SA14.TR	SOP14	AiP2002	4000PCS/盘	8000PCS/盒	塑封体尺寸: 8.7mm×3.9mm 引脚间距: 1.27mm

注: 如实物与订购信息不一致, 请以实物为准。

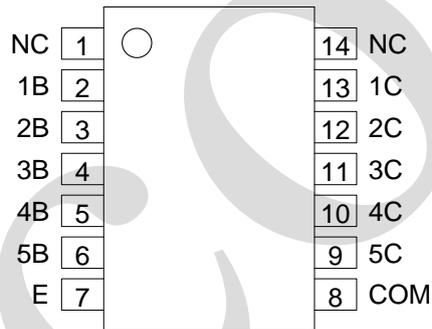


## 2、功能框图及引脚说明

### 2.1、功能框图



### 2.2、引脚排列图



### 2.3、引脚说明

引脚	符号	功能
1	NC	悬空引脚
2	1B	输入 1
3	2B	输入 2
4	3B	输入 3
5	4B	输入 4
6	5B	输入 5
7	E	地
8	COM	公共端
9	5C	输出 5
10	4C	输出 4
11	3C	输出 3
12	2C	输出 2
13	1C	输出 1
14	NC	悬空引脚



### 3、电特性

#### 3.1、极限参数

除非另有规定,  $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$ 

参数名称	符号	条件	额定值	单位	
集电极-发射极电压 (1C~7C)	$V_{CE}$	—	-0.5~50	V	
COM 端电压	$V_{COM}$	—	50	V	
输入端电压 (1B~7B)	$V_{IN}$	—	-0.5~30	V	
输出电流 (单路)	$I_{OUT}$	—	500	mA/ch	
续流二极管正向电流	$I_F$	—	500	mA	
最高工作结温	$T_J$	—	150	$^{\circ}\text{C}$	
储存温度范围	$T_{stg}$	—	-65~150	$^{\circ}\text{C}$	
热阻 (注 1、2)	DIP14	$\theta_{JA}$	—	90	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
	SOP14		—	132	
焊接温度	$T_L$	10 秒	DIP	245	$^{\circ}\text{C}$
			SOP	260	

注 1: 热阻按 JEDEC 2S2P 标准测试。

注 2: 最大功耗可按下述关系式计算  $P_D=(T_J-T_{amb})/\theta_{JA}$ , 其中  $T_J$  为结温,  $T_{amb}$  为环境温度。

#### 3.2、推荐使用条件

(除非另有规定,  $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$ )

参数名称	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位	
集电极-发射极电压 (1C~7C)	$V_{CE}$	—	0	—	50	V	
COM 端电压	$V_{COM}$	—	0	—	50	V	
输入电压 (1B~7B)	$V_{IN}$	—	0	—	24	V	
输出电流	$I_{OUT}$	$T_{PW}=25\text{ms}$ 5 通道 $T_{amb}=85^{\circ}\text{C}$ $T_J=120^{\circ}\text{C}$	占空比 10%	0	—	370	mA
			占空比 50%	0	—	130	
			占空比 10%	0	—	300	
			占空比 50%	0	—	90	
钳位二极管反向电压	$V_R$	—	—	—	50	V	
钳位二极管正向电流	$I_F$	—	—	—	350	mA	
工作温度范围	$T_{amb}$	—	-40	—	85	$^{\circ}\text{C}$	



## 3.3、电气特性

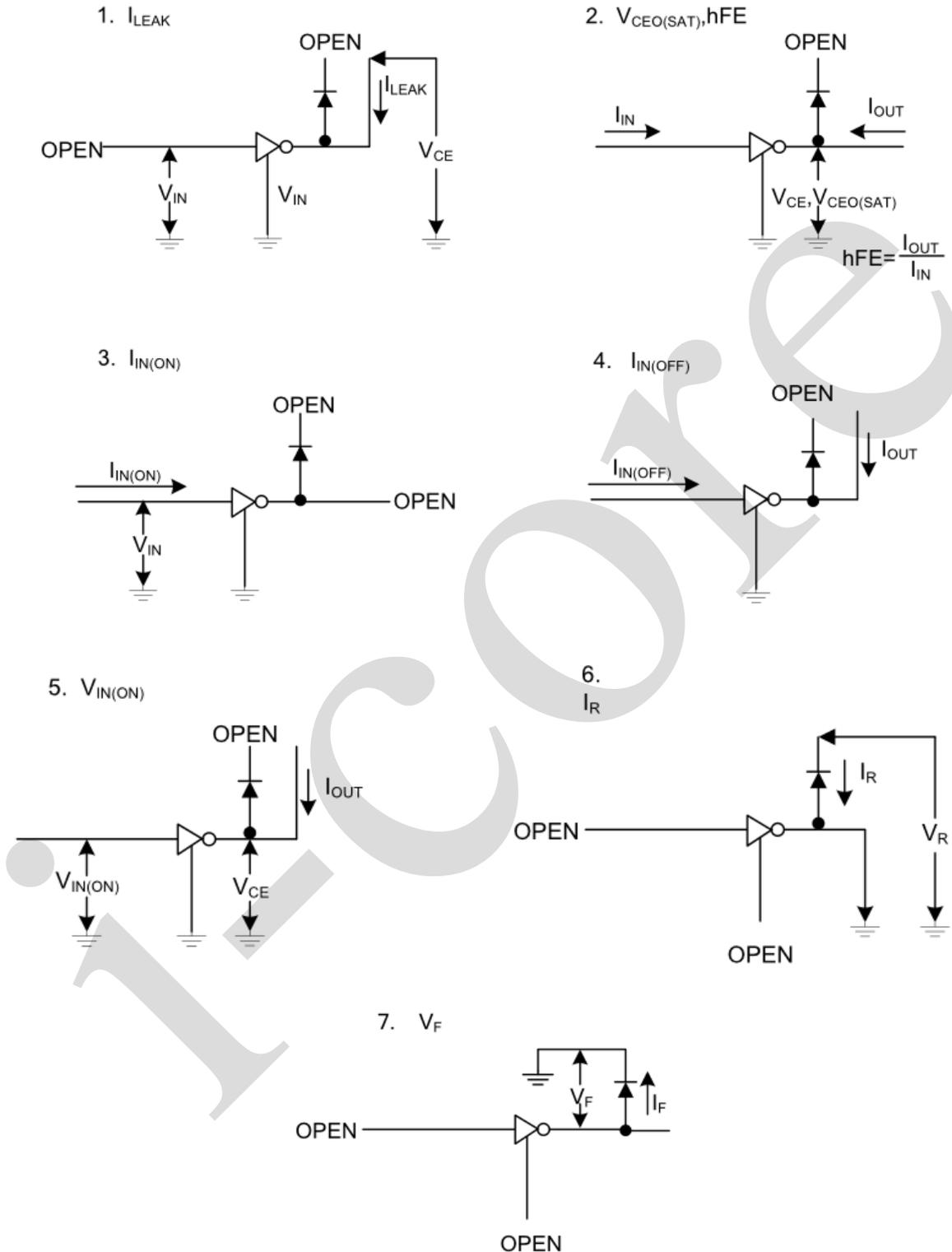
## 3.3.1、直流参数

(除非另有规定,  $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$ )

参数名称	符号	测试线路	测试条件	最小	典型	最大	单位	
输出漏电流	$I_{LEAK}$	1	$V_{CE}=50\text{V}, V_{IN}=0\text{V}$	—	—	50	uA	
			$V_{CE}=50\text{V}, V_{IN}=0\text{V}, T_{amb}=85^{\circ}\text{C}$	—	—	100		
集电极-发射极饱和压降	$V_{CEO(SAT)}$	2	$I_{OUT}=350\text{mA}, I_{IN}=500\text{uA}$	—	1.3	1.6	V	
			$I_{OUT}=200\text{mA}, I_{IN}=350\text{uA}$	—	1.1	1.3		
			$I_{OUT}=100\text{mA}, I_{IN}=250\text{uA}$	—	0.9	1.1		
直流电流传输比	$h_{FE}$		$V_{CE}=2\text{V}, I_{OUT}=350\text{mA}$	1000	—	—	—	
输入电流 (开)	$I_{IN(ON)}$	3	$V_{IN}=2.4\text{V}, I_{OUT}=350\text{mA}$	—	0.4	0.7	mA	
输入电流 (关)	$I_{IN(OFF)}$	4	$I_{OUT}=500\text{uA}, T_{amb}=85^{\circ}\text{C}$	50	65	—	uA	
输入电压 (开)	$V_{IN(ON)}$	5	$V_{CE}=2\text{V}$	$I_{OUT}=350\text{mA}$	—	—	2.4	V
				$I_{OUT}=200\text{mA}$	—	—	2.0	
续流二极管反向电流	$I_R$	6	$V_R=50\text{V}$	—	—	50	uA	
续流二极管正向电压	$V_F$	7	$I_F=350\text{mA}$	—	—	2.0	V	
输入电容	$C_{IN}$	—	—	—	15	—	pF	
开启延迟	$t_{ON}$	8	$V_{OUT}=50\text{V}, R_L=125\Omega, C_L=15\text{pF}$	—	100	—	ns	
关断延迟	$t_{OFF}$		$V_{OUT}=50\text{V}, R_L=125\Omega, C_L=15\text{pF}$	—	200	—		

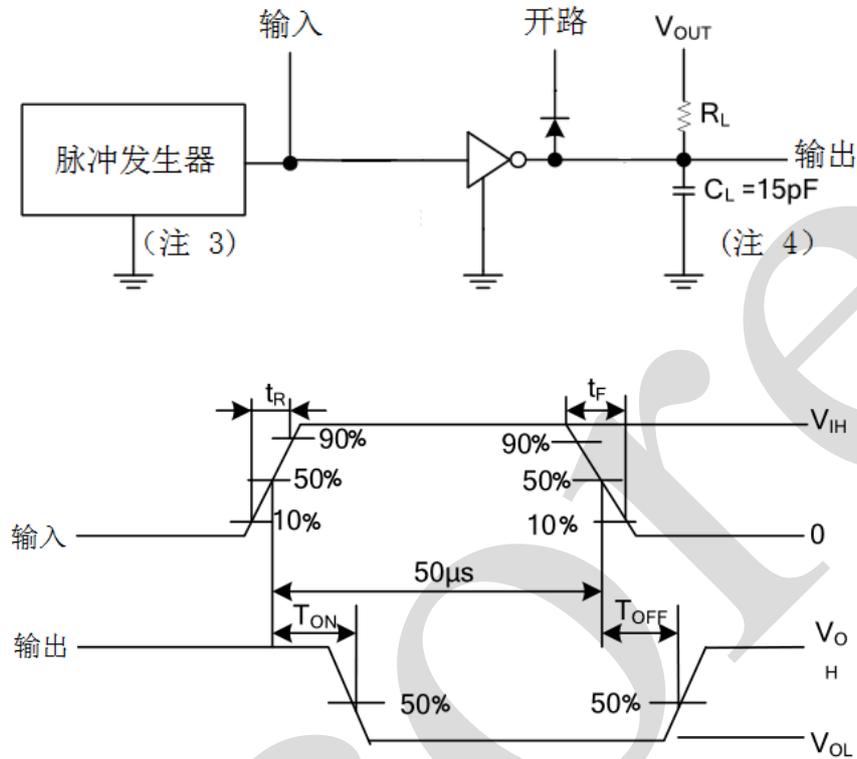


#### 4、测试线路





8.  $t_{ON}, t_{OFF}$

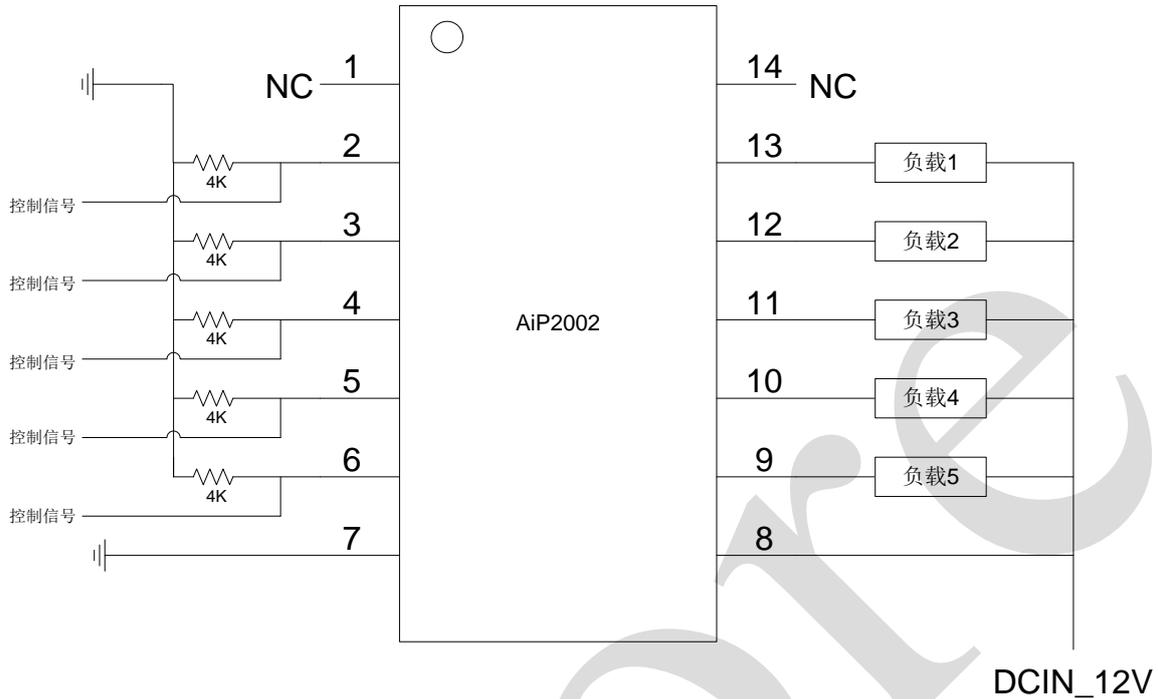


注 3: 脉冲宽度为  $50\mu\text{s}$ , 占空比 10%, 输出阻抗  $50\Omega$ ,  $t_R \leq 5\text{ns}$ ,  $t_F \leq 10\text{ns}$  输入电压  $3\text{V}$ 。

注 4:  $C_L$  包括探针及夹具上的电容



## 5、典型应用线路



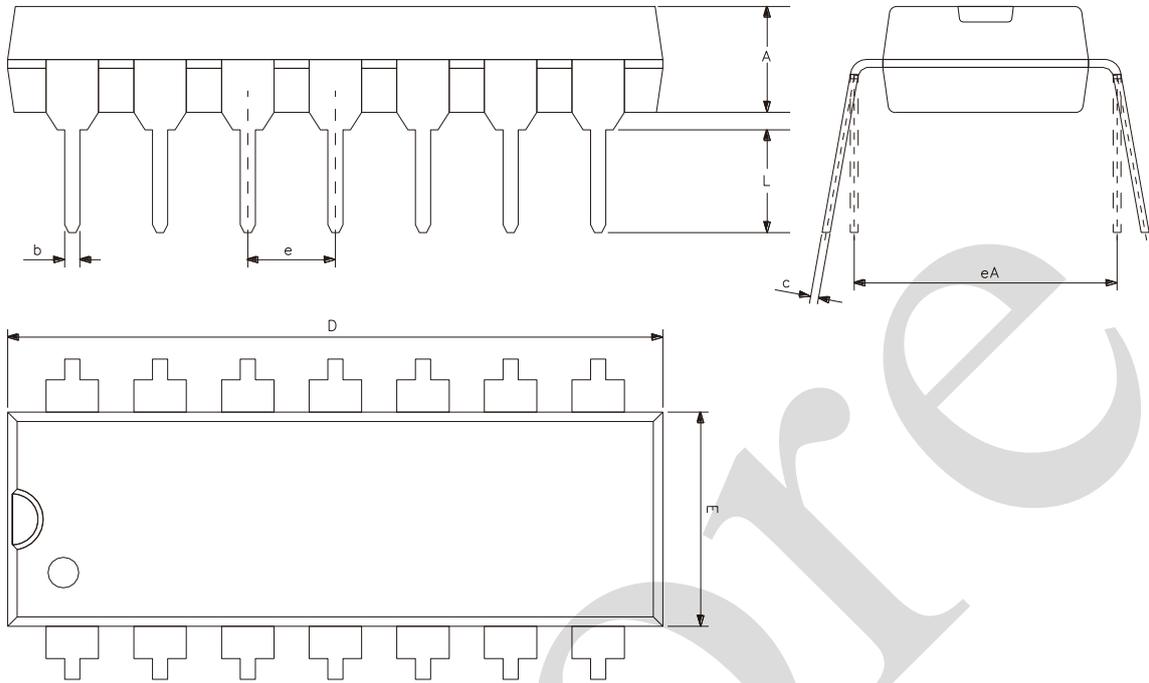
## 6、使用说明

- 1、电路内部无过流、过压保护，如果在使用中输入端、输出端、公共端有过流、过压的情况发现，电路将损坏。因此需小心谨慎，避免使用中对电路产生过流、过压的情况，
- 2、如果作为逻辑器件与 TTL、CMOS 信号兼容，为了防止前级逻辑门或单片机状态不定，每路达林顿管输入均需加下拉电阻避免电路误动作。
- 3、公共端需接电源以保护电路免受额外过冲电压冲击。



## 7、封装尺寸与外形图

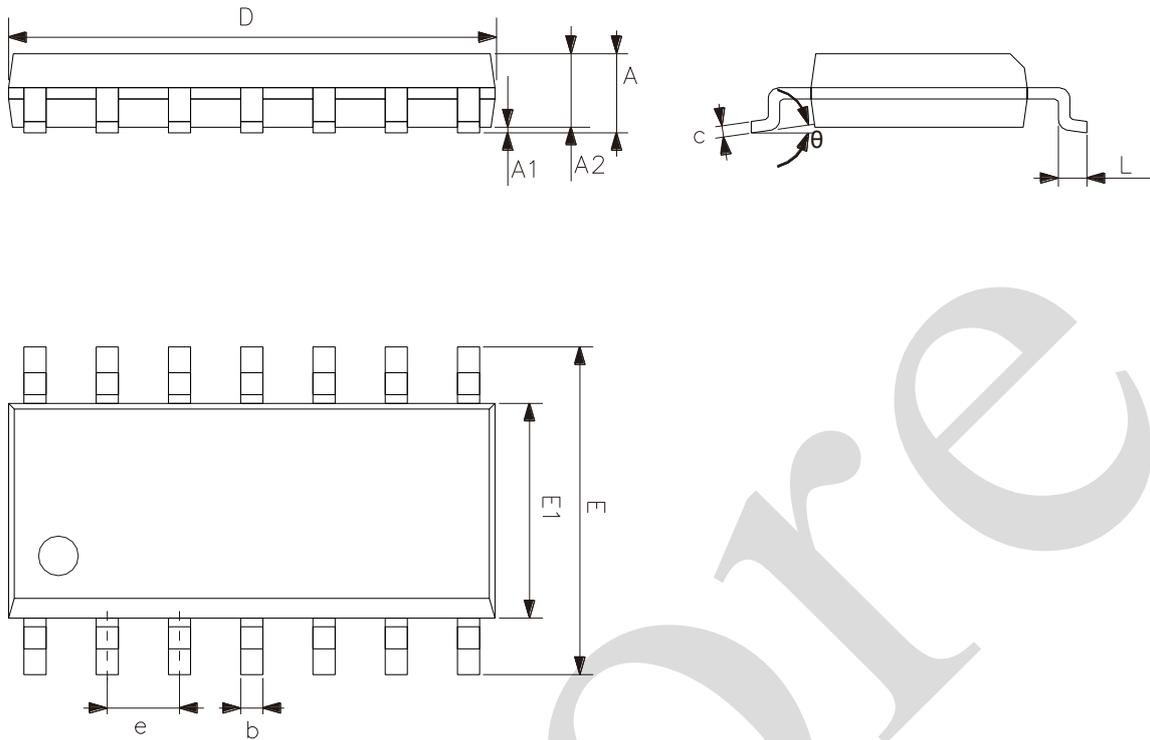
### 7.1、DIP14 外形图与封装尺寸



符号	尺寸 (mm)	
	最小	最大
A	3.05	3.60
b	0.33	0.56
c	0.20	0.36
D	18.80	19.40
E	6.20	6.60
e	2.54	
eA	7.62	10.90
L	2.92	—



7.2、SOP14 外形图与封装尺寸



符号	尺寸 (mm)	
	最小	最大
A	1.50	1.75
A1	0.05	0.25
A2	1.30	—
b	0.33	0.50
c	0.19	0.25
D	8.43	8.76
E	5.80	6.25
E1	3.75	4.00
e	1.27	
L	0.40	0.89
θ	0°	8°



## 8、声明及注意事项

### 8.1、产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴联苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
引线框	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑封树脂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
芯片	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内引线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
装片胶	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
说明	○: 表示该有毒有害物质或元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的检出限以下。 ×: 表示该有毒有害物质或元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。									

### 8.2、注意

在使用本产品之前建议仔细阅读本资料;

本资料仅供参考, 本公司不作任何明示或暗示的保证, 包括但不限于适用性、特殊应用或不侵犯第三方权利等。

本产品不适用于生命救援、生命维持或安全等关键设备, 也不适用于因产品故障或失效可能导致人身伤害、死亡或严重财产或环境损害的应用。客户若针对此类应用应自行承担风险, 本公司不承担任何赔偿责任。

客户负责对使用本公司的应用进行所有必要的测试, 以避免在应用或客户的第三方客户的应用中出现故障。本公司不承担这方面的任何责任。

本公司保留随时对本资料所发布信息进行更改或改进的权利, 本资料中的信息如有变化, 恕不另行通知, 建议采购前咨询我司销售人员。

请从本公司的正规渠道获取资料, 如果由本公司以外的来源提供, 则本公司不对其内容负责。